единичные молекулы асфальтенов, самые малые из которых были детально проанализированы, определены их геометрические размеры.



рис. 1. а) АСМ-изображение пленки асфальтенов; b) профиль сечения, выполненного по линии, показанной на рис. 1a

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-42-020616 и проекта № АР05132165 Республики Казахстан.

Список публикаций:

[1] Барская Е.Е., Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н., Охотникова Е.С., Романов Г.В. Роль различных типов асфальтенов в формировании структуры высоковязких нефтей // Химия нефти и газа. Томск: Изд-во ИОА СО РАН. 2015. С 454-460. [2] Edo S. Boek., Thomas F. Headen, Johan T. Padding Multi-scale simulation of asphaltene aggregation and deposition in capillary flow // J. The Royal Society of Chemistry. 2010. № 144. P. 271-284.

[3] Шарипов Т.И., Бахтизин Р.З., Доломатов М.Ю., Шуткова С.А., Нурахметов Т.Н., Салиходжа Ж.М. и Бадретдинов Б.Р. Исследование надмолекулярной структуры нефтяных асфальтенов. // Бутлеровские сообщения. 2019. №3. Т.57. С. 99-104.
[4] Доломатов М.Ю., Шуткова С.А., Шарипов Т.И., Бахтизин Р.З., Ишниязов З.З., Нурахметов Т.Н., Салиходжа Ж.М. Особенности молекулярной и надмолекулярной структуры наночастиц нефтяных асфальтенов. // Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Серия ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 2019. №1(126). С. 23-32.

Сравнительная характеристика результатов плазменного распыления тонких эпитаксиальных пленок селенида свинца, теллурида свинца и селенида свинца-олова вблизи порога

Гусева Ксения Евгеньевна

Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова Зимин Сергей Павлович, д.ф.-м.н. kseniag96@mail.ru

Известно, что плазменная обработка поверхности многокомпонентных материалов низкоэнергетичными ионами приводит к специфическим эффектам наноструктурирования. В работах [1-3] нами были показаны необычные результаты плазменного распыления некоторых материалов из семейства халькогенидов свинца. При травлении эпитаксиальных пленок PbSe/CaF₂/Si(111) и Pb_{1-x}Sn_xSe/CaF₂/Si(111) (x=0,03) наблюдалось формирование полых свинцовых микронных и субмикронных структур. Целью данной работы явилось продолжение исследований на примере пленок теллурида свинца и сравнение полученных результатов с результатами предыдущих работ.

Исследования проводились на эпитаксиальных пленках теллурида свинца PbTe/CaF₂/Si(111). Плазменное распыление образцов проводилось в реакторе высокоплотной плазмы высокочастотного (BЧ) индукционного разряда низкого давления при следующих параметрах установки: ВЧ-мощность индуктора 800 Вт, рабочее давление 0,07 Па, ВЧ-мощность смещения на электроде-подложкодержателе - 0 Вт, времена обработки 60, 120, 180 и 240 с. При таком режиме работы реактора энергия налетающих ионов аргона составляла 20-25 эВ.

Поверхность образца теллурида свинца в исходном состоянии имела однородный рельеф с треугольными ямками выхода дислокаций с латеральными размерами до 200 нм. При обработке образца PbTe/CaF₂/Si(111) в течение 60 с на поверхности произошло однородное наноструктурирование с формированием частиц квазисферической формы со средними размерами 20 нм и поверхностной плотностью $1,8*10^{11}$ см⁻². На рис.1 показана сравнительная временная динамика модификации рельефа поверхности пленок PbSe, Pb_{1-x}Sn_xSe (x=0,03) и PbTe после проведения плазменной обработки в течение 120-240 с.



рис.1. Динамика модификации рельефа поверхности плёнок PbSe, Pb_{1-x}Sn_xSe (x=0,03) и PbTe после плазменной обработки в течение 120 с, 180 с и 240 с.

При увеличении времени плазменного распыления для всех исследуемых материалов наблюдается одинаковая тенденция, заключающаяся в росте частиц до субмикронных и микронных размеров. Если для времени обработки 120 с максимальный размер частиц достигал 300 нм для материала PbSe, 125 нм для Pb₁. _xSn_xSe (x= 0,03) и 55 нм для PbTe, то после обработки образцов в течение 240 с размеры структур возросли до 950, 400 и 270 нм, соответственно. Поверхностная плотность формирующихся частиц при этом уменьшалась. Для селенида свинца поверхностная плотность при учете частиц всех размеров уменьшилась с 1,1*10¹⁰ см⁻² для времени распыления 120 с до 0,6*10¹⁰ см⁻² для продолжительности обработки 240 с. Для пленки тройного твердого раствора значение поверхностной плотность структур при аналогичных условиях понизилось с 3,7*10¹⁰ см⁻² (120 с) до 1,1*10¹⁰ см⁻² (240 с). Плотность структур на поверхности пленки теллурида свинца уменьшилась со значения 3,6*10¹⁰ см⁻² при времени обработки 120 с до 2,9*10¹⁰ см⁻² при травлении в течение 240 с.

Числовые различия в количественных характеристиках объясняются различными скоростями распыления пленок халькогенидов свинца и скоростями роста наноструктур. Было установлено, что скорость распыления пленки PbSe составляет 0,5 нм/с, PbTe – 0,7 нм/с и Pb_{1-x}Sn_xSe - 0,9 нм/с. Кроме того, PbSe характеризуется самой высокой скоростью роста частиц ~3 нм/с. Для Pb_{1-x}Sn_xSe (x= 0,03) скорость роста составляла ~1,4 нм/с, а для PbTe ~0,9 нм/с. Следует отметить, что большие времена травления (высокие температуры процесса) приводят к появлению огранки частиц и образованию полостей в объёме микронных структур. Локальный энергодисперсионный рентгеновский анализ зафиксировал отсутствие в частицах атомов халькогена.

Таким образом, в результате работы показано, что плазменная обработка поверхности плёнок селенида свинца, теллурида свинца и селенида свинца-олова вблизи порога распыления сопровождается общими физическими процессами: формированием полых металлических субмикронных и микронных структур, некоторые из которых имеют огранку в виде усеченного октаэдра. Для объяснения механизма образования таких частиц можно использовать гипотезу, предложенную в работе [3]. В докладе рассматриваются различия в поведении изучаемых материалов при плазменной обработке в области в области низких энергий ионов.

Автор выражает признательность д.ф.-м.н., профессору С.П.Зимину за оказанную помощь при подготовке материалов и благодарит И.И. Амирова и В.В. Наумова за помощь в проведении экспериментальных работ. Исследования выполнены на оборудовании ЦКП «Диагностика микро- и наноструктур».

Список публикаций:

[1] Зимин С.П., Наумов В.В., Амиров И.И., Гусева К.Е. // Письма в ЖТФ. – 2018. – Т. 44. – В. 12. – С. 32 – 38..

- [2] Пипкова А.С., Гусева К.Е. // Сборник материалов седьмой научно-практической конференции с международным участием «Наука настоящего и будущего», ЛЭТИ, Санкт-Петербург, 2019, С. 124-127
- [3] Гусева К.Е.. // Сборник материалов двадцать пятой всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых учёных «ВНКСФ-25», 2019, Институт электрофизики УрО РАН, Республика Крым, Севастополь С. 131-132.